

科技部產學研發聯盟合作計畫

計畫說明會

【會議舉辦目的】

科技部因應國家科技、經濟與產業發展之迫切需求，鼓勵國內產業界與學術界組成產學研發聯盟，透過創新的產學合作模式，引導產業界及學術界結合研發能量，共同規劃未來關鍵研究主題，促進產學共同投入產業前瞻技術研究，並協助產學界共同培育高階研發領導人才。

為此，106 年科技部公開徵求各大學院校及研究機構，與國內半導體領域產學研發聯盟合作，申請「產學研發聯盟合作計畫」，以協助確保及提升我國半導體產業的國際領先地位與競爭實力。

本計畫已於 106 年 1 月 3 日公告並受理申請，收件截止日期為 3 月 31 日，特此規劃舉辦北部、南部計畫說明會各乙場，與相關申請人詳細說明計畫申請方式及審查重點。

【參加對象】 不限學校教員或廠商代表，免費報名參加。

【會議日期及地點】

◎北部場：106 年 2 月 23 日(四) 14:00~15:30

科技部-科技大樓 2 樓第 12 會議室(台北市大安區和平東路二段 106 號)

◎南部場：106 年 3 月 3 日(五) 14:00~15:30

成功大學光復校區國際會議廳第三演講室(台南市東區大學路 1 號)

【會議聯絡人】

張文馨小姐 TEL:(02)2737-7008、E-mail: wxzhang@narlabs.org.tw

【主辦、執行單位】

主辦單位：科技部產學及園區業務司

執行單位：國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

◎ 報名方式：

採網站報名方式: <https://goo.gl/nTDRUI> (北部場) 、<https://goo.gl/wnF5LV>(南部場)

(主辦單位保留報名席次決定權)

報名時間:各場次人數額滿或會議舉辦日前一天即停止接受報名。

◎ QRcode:



(北部場)



(南部場)

科技部 106 年度產學研發聯盟合作計畫 計畫說明會議程

北部場次會議時間：106 年 2 月 23 日(星期四) 下午 2 時

會議地點：科技部-科技大樓 2 樓第 12 會議室

(台北市大安區和平東路二段 106 號)

時間	議程內容
13:30-14:00	報到與交流
14:00-14:05	致詞
14:05-14:30	計畫內容說明
14:30-15:30	Q&A



科技部 106 年度產學研發聯盟合作計畫 計畫說明會議程

南部場次會議時間：106 年 3 月 3 日(星期五)下午 2 時
會議地點：成功大學光復校區國際會議廳 B1 第三演講室
(台南市東區大學路 1 號)

時間	議程內容
13:30-14:00	報到與交流
14:00-14:05	致詞
14:05-14:30	計畫內容說明
14:30-15:30	Q&A

